

218710PS
(.ON 9N1WV8D)台要理図

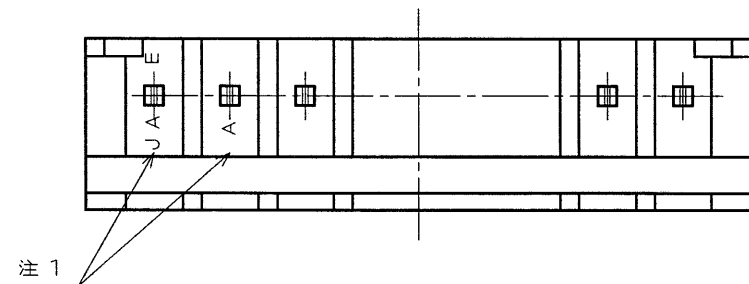
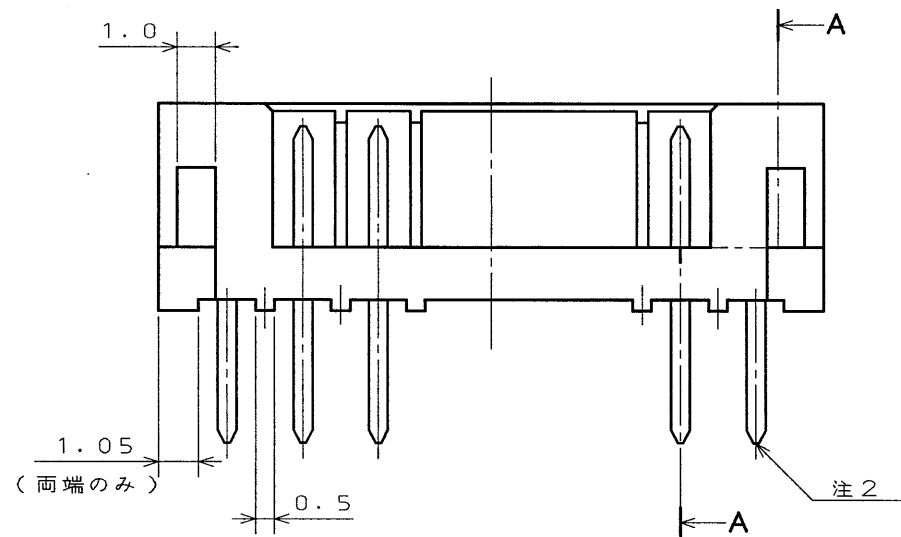
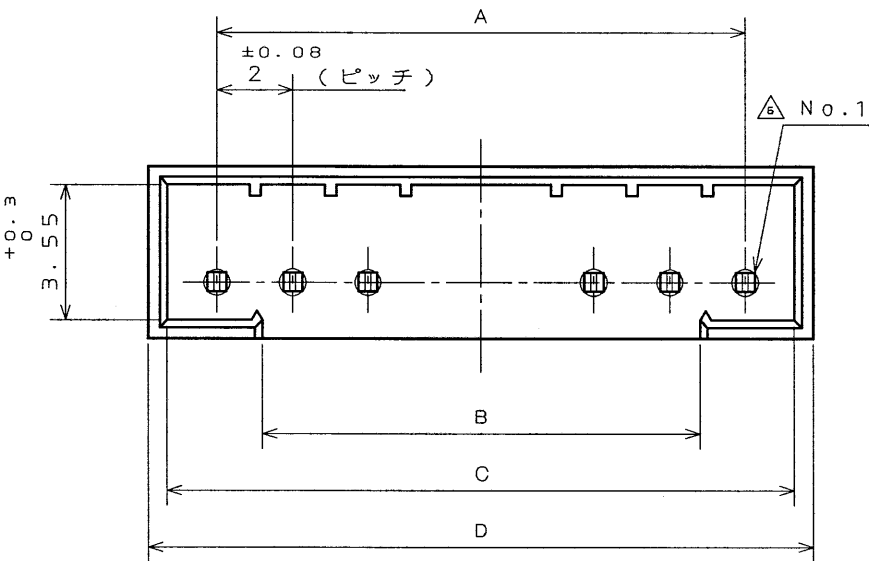
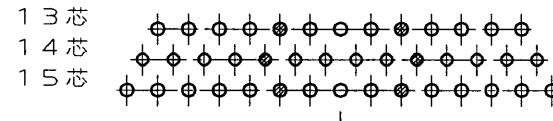
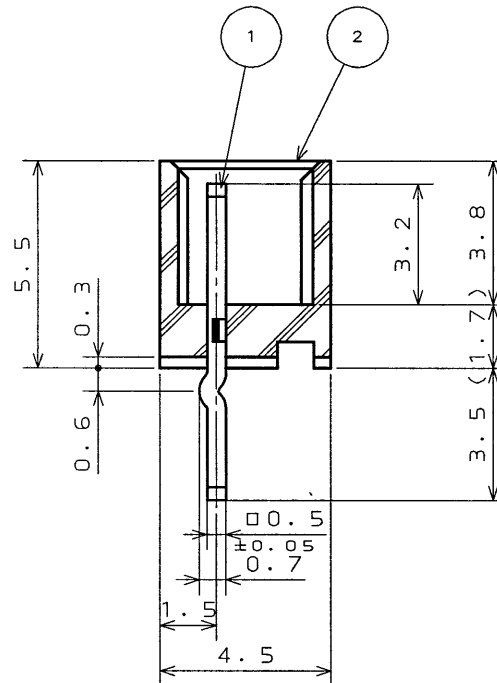


図-1. フォーミング位置



断面 A-A



命名法

IL-S * P-S 2 T 2-E F *

標準色は無記入
△BUは青色, Yは黄色
Wは白色, Bは黒色
Rは赤色, Gは緑色

インシュレータ色相

DIP側フォーミング(注3)

DIP側長さ 3.5mm

適用基板厚さ (1.2mm~1.6mm)

結線方式 (STRAIGHT THROUGH HOLE)

ピッチ (2mm)

配列 S:1列

P:ピンコンタクト

コンタクト区分 S:ソケットコンタクト

芯数

シリーズ名

表 1

名 称	芯 数	A ±0.25	B +0.3 0	C +0.3 0	D
IL-S-13P-S2T2-EF-*	13	24	21.6	26.6	27.6
IL-S-14P-S2T2-EF-*	14	26	23.6	28.6	29.6
IL-S-15P-S2T2-EF-*	15	28	25.6	30.6	31.6

2	インシュレータ	66ナイロン	ナシ	1	UL94 V-0 色相:ライトブラウン
1	コンタクト	黄銅	NI上Snメッキ	表-1	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1181	第1版 (ORIGINAL DATE) 1982.7.30	製図 DR.	名称 (TITLE) IL-S-*P-S2T2 -EF-*	ストレートピンヘッダ	図面番号 (DRAWING NO.) SJ017812
公差 (GENERAL TOLERANCE)	寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	承認 CHK.	承認 APPD.	承認 APPD.
±0.5△	X° ±	X°X' ±	茨木	宮下	藤野
±0.3△	X° ±	X°X' ±			
±0.1					
±					

- 注1. 社標及び金型マーク (IとOは除く) を浮き出す。
2. コンタクト先端面取部にメッキは付かない。
3. DIP側ポストフォーミング位置は図-1の黒塗りの箇所とする。
適用基板穴径はφ0.8^{±0.03}が望ましい。